



# 第 25 届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国·天津

<http://www.icept.org>

**演讲题目:**

**演讲人:** 罗小兵 教授 华中科技大学

**演讲摘要:**

**演讲大纲:**

**适合对象:**

**演讲人简介:**

罗小兵，华中科技大学教授，博士生导师，国家杰出青年基金获得者，IEEE Fellow，ASME Fellow，国家万人计划科技创新领军人才，华中科技大学能源与动力工程学院院长，中欧清洁与可再生能源学院中方院长。研究方向为：电子系统热管理设计及器件。个人先后获得2020年宝钢优秀教师特等奖提名奖，2018年国家教学成果奖二等奖，2016 IEEE CPMT Exceptional Technical Achievement Award (IEEE 封装协会杰出技术成就奖)，2016年国家技术发明二等奖(排名2)，2015年湖北省自然科学一等奖。第一作者或者通讯作者发表SCI检索论文182篇，第一发明人授权中国发明专利59项，美国专利5项，出版中英文专著各1部。曾分别担任IEEE封装会刊和ASME电子封装会刊 Associate Editor，2019年和2018年2次担任美国ASME InterPACK会议 Vice General Chair (美国硅谷)。研制的超薄微泵和悬浮微泵技术以1500万现金转让给华为等公司；研制成功隔-储-导一体化的高效热管理系统，并在中海油批量，在南海东海规模作业。